第四届全国高分子科技与产业创新峰会

第一轮通知

2024年4月26-28日 浙江.杭州

高分子材料持续深刻地影响着人们的生产和生活，它的使用对全球经济产生了巨大的影响，已成为当今社会产业发展最快和需求增长最快的材料。随着高分子材料在工业、农业、交通、建筑、汽车、电子电器、航天航空、国防工业以及人们衣食住行中越来越多的应用，许多科学问题与技术瓶颈不断涌现。为了在高校、科研院所与产业企业之间架起沟通交流的桥梁，更好地实现高分子材料的产、学、研、用，特别是高分子材料的高性能化、功能化的研发及产业化应用，进一步提高高校的科技成果转化，2016年高分子科研与产业界几位志同道合的青年学者联合发起“高分子材料产学研论坛”，现已成功举办三届，反响热烈。本届峰会热忱欢迎全国与海外的高分子专家学者踊跃参加，依据峰会（论坛）的传统，大会组委会将竭诚为与会代表提供口头报告自己成果的机会。

本届峰会将集中邀请国内外高分子相关领域（包括材料、化学、电气、自动化等）专家学者和企业代表参加，拟邀请院士1-2名，杰青/长江学者4-6名，国外著名学者3-4名，国内知名学者25-30人，相关企业代表30-40人参加。会议已取得相关重量级行业协会、学会以及中国聚合物网、核心期刊等媒体单位部门的支持，届时将邀请相关领导出席会议。

现诚邀您参会、投稿交流，期待着与您相聚古城杭州！

一、会议时间与地点

时间：2024年4月26-28日

地点：浙江.杭州

二、会议组织机构

主办单位：长安大学 浙江科技大学

承办单位：浙江科技大学生物与化学工程学院等

协办单位：浙江省高等学校材料类专业教指委等

媒体支持：中国聚合物网([www.polymer.cn](http://www.polymer.cn))；高分子科技(公众号)；《工程塑料应用》；《中国塑料》；《塑料助剂》等

三、会议主题

主题A 高分子材料合成、结构与性能

主题B 高分子材料成型与加工

主题C 通用高分子高性能化与功能化

主题D聚合物基合金材料

主题E 功能材料与复合材料

主题F 生物医用高分子材料

主题G 废旧高分子材料绿色再生与高值化利用

主题H 高分子材料产业化与工程装备技术

主题I 高分子教学/工程认证专场

四、论文摘要提交

论文摘要将汇编成论文摘要集，供论坛交流。论文摘要（word格式）请于2024年3月25日前发至联系人信箱或在线提交。会议现场将评审优秀论文与优秀报告，并将优秀论文推荐到核心期刊审核录用。有关会议信息请查阅中国聚合物网上的本次大会主页（延后公布）。

五、会议相关费用

会议注册费：1,800元/人（学生1,200元/人），含论文摘要集、会议费和会议期间餐费；企业发布技术需求的5,000元/项，含技术需求册整理发布与现场对接会。住宿统一安排，费用自理。

展示推广：会场展台10,000元/个。参会代表可在网上注册，也可填写本次大会第一轮通知中的回执，并将回执传给会议联系人邮箱。

热忱欢迎相关企业赞助本次会议，具体赞助方案请与会务组联系。

六、会议联系人

盛仲夷：13819195248，shengzyhz@aliyun.com

颜录科：15909291979，lkyan@chd.edu.cn

**附件1**

**第四届全国高分子科技与产业创新峰会之回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 邮 编 |  | 通讯地址 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 归类主题 |  | 电子邮件 |  |
| 工作单位 |  |
| 报告题目 | 中文 |  |
| 英文 |  |
| 摘要 |  |

**第四届全国高分子科技与产业创新峰会组委会**

**附件2：摘要模版**

**标题（黑体，三号）**

 **第一作者等1， 通讯作者1,\* （仿宋，四号，作报告者请加下划线）**

1作者单位 （宋体，五号）

\*通讯作者邮箱地址（Times New Roman，五号）

摘要：宋体，五号，1.5倍行距

关键词：宋体，五号

参考文献

[1] 请参考ACS期刊格式.